



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## MB89193PF-G-409-BND-RE1

Număr parc	<a href="#">MB89193PF-G-409-BND-RE1</a>	Statutul RoHS	
Producator / Marca	<a href="#">Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)</a>	Starea stocului	4041 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 8KB MROM 28SOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de MB89193PF-G-409-BND-RE1

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.2V ~ 6V	Pachetul dispozitivului furnizor	28-SOP
Viteză	4.2MHz	Serie	F2MC-8L MB89190
Dimensiunea RAM	256 x 8	Tip memorie program	Mask ROM
Dimensiunea memoriei programului	8KB (8K x 8)	Periferice	POR, WDT
Pachet / Caz	28-SOIC (0.342", 8.69mm Width)	Pachet	Tube
Tip oscilator	External	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	16	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	-
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	F2MC-8L
Conectivitate	Serial I/O	Numărul produsului de bază	MB89193

### Vești înrudite



SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser	Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii	TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW
2023/07/4	2023/08/22	2023/09/15
Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție	Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485	Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V
2023/08/11	2023/08/21	2023/08/23
Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în singur modul	Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere	Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham
2023/03/16	2023/03/15	2023/07/20
	Audio și locul său în evoluția Bluetooth	Un raport de progres reram
	2023/07/19	2023/04/26